

東3ホール

東3ホール セミナー会場A, B, C, D, JPCA Show 2024, アカデミックプラザ, 3D-MIDパビリオン

東4ホール

東4ホール セミナー会場E, F, G, H, JPCA Show 2024, アカデミックプラザ, 3D-MIDパビリオン

東5ホール

東5ホール セミナー会場I, J, K, L, JPCA Show 2024, アカデミックプラザ, 3D-MIDパビリオン

東6ホール

東6ホール セミナー会場M, N, O, P, JPCA Show 2024, アカデミックプラザ, 3D-MIDパビリオン

第20回 JPCA 賞 高速度高圧耐熱化低温信頼性の開発, パワー半導体向け高効率材料, JTAG検査とフライングロードテストを組み合わせたハイパードリフト検査システム

2024アカデミックプラザ受賞者 高速度高圧耐熱化低温信頼性の開発, パワー半導体向け高効率材料, JTAG検査とフライングロードテストを組み合わせたハイパードリフト検査システム

来場者参加型企画 プラスチック展 (仮称) 3A-24, 学生向けオリエンテーションツアー

アプリケーションマップ 業界が注目するアプリケーション分野を分類し、それぞれに関連する商品・技術を開発する企業をマップで公開

MacDermid Alpha, MEIKO, ADTEC ENGINEERING, Dynatron, 太陽インキ製造, MMEC, V-TECHNOLOGY

JPCA Show 2024 会場案内図 東3ホール, 東4ホール, 東5ホール, 東6ホール

JPCA Show 2024 会場案内図 東3ホール, 東4ホール, 東5ホール, 東6ホール

JPCA Show 2024 会場案内図 東3ホール, 東4ホール, 東5ホール, 東6ホール

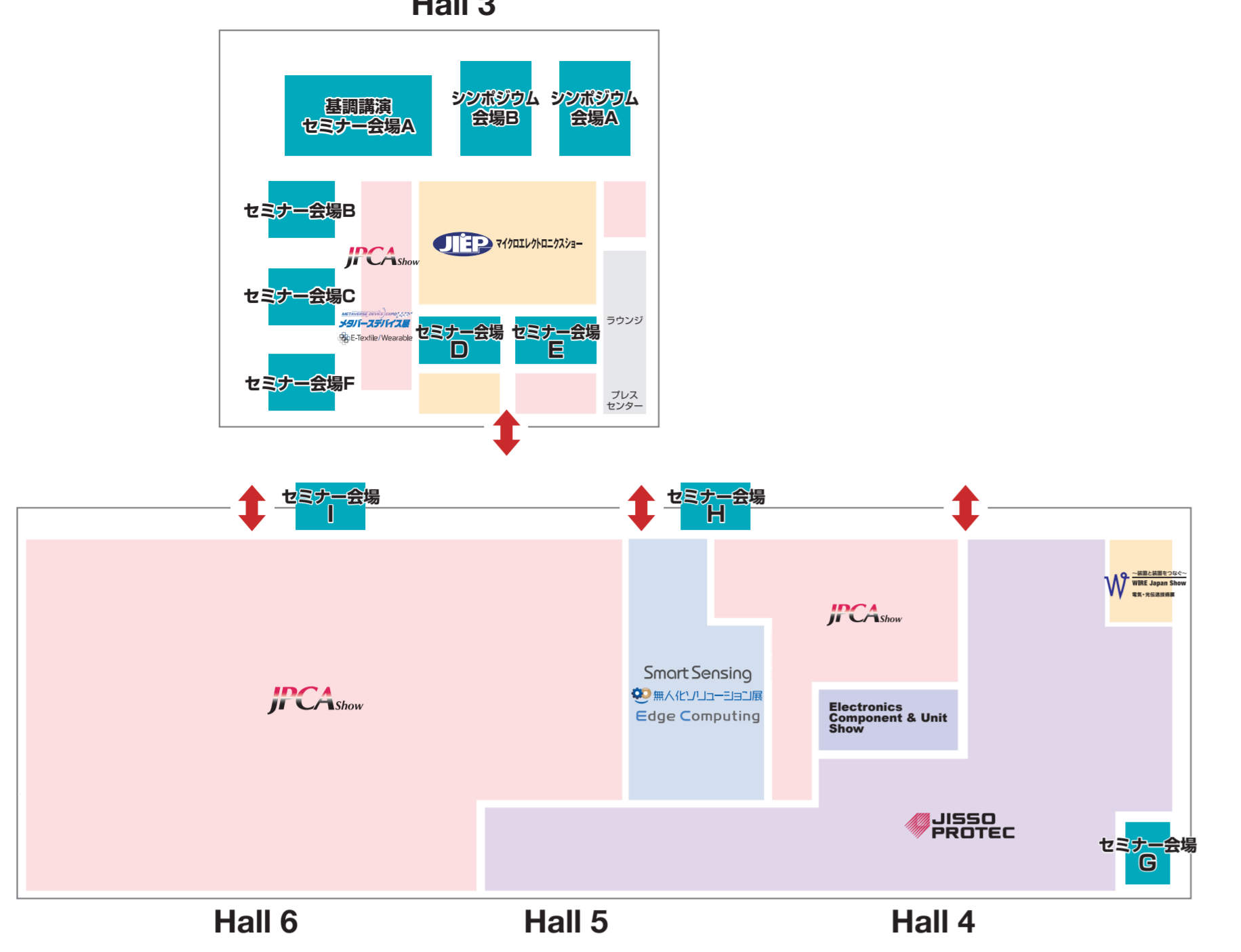
JPCA Show 2024 会場案内図 東3ホール, 東4ホール, 東5ホール, 東6ホール

mks | esi, mks | Atotech, KYOSHA, SHOWA, KB, nikkon, TOA MUSENENKI, JPCA めっき委員会

出展者リスト

出展者リスト Table with columns: 会社名, 小間番号, 展示内容, 会社名, 小間番号, 展示内容, 会社名, 小間番号, 展示内容, 会社名, 小間番号, 展示内容

展示ホール内セミナー会場案内



電子機器トータルソリューション展 基調講演 [有料] VIP/会員無料 要事前登録 セミナー会場A

Table of keynote speeches for June 12-14, 2024. Topics include AI chip packaging, semiconductor power, and SDV development.

JIEP最先端実装技術シンポジウム [有料] 要事前登録 最先端実装技術シンポジウム A会場・B会場

Table of JIEP symposium topics for June 12-14, 2024. Topics include 5G/6G materials, AI chip packaging, and power semiconductor packaging.

ダントツものづくりセミナー [無料] 事前登録不要 セミナー会場C

Table of 'Dantotsu' symposium topics for June 12-14, 2024. Topics include production efficiency, quality management, and TOC management.

3D-MIDパビリオンセミナー [無料] 事前登録不要 セミナー会場E

Table of 3D-MID pavilion seminar topics for June 12-14, 2024. Topics include 3D-MID trends and high-density packaging.

主催者セミナー (出展者講演枠) [無料] 事前登録不要 セミナー会場C

Table of organizer seminars for June 12-14, 2024. Topics include PKG trends and SDV development.

JISSO PROTEC 特別講演 [無料] 要事前登録 セミナー会場G

Table of JISSO PROTEC special lectures for June 12-14, 2024. Topics include mobile device trends, EV trends, and 3D-MID trends.

Smart Sensing/無人化ソリューション Innovation Summit Edge Computingセミナー [無料] 要事前登録 セミナー会場F

Table of Smart Sensing/無人化ソリューション seminar topics for June 12-14, 2024. Topics include IoT trends, AI trends, and sensor trends.

製品化学物質管理セミナー [無料] 事前登録不要 セミナー会場B

Table of chemical substance management seminar topics for June 12-14, 2024. Topics include PFAS trends and chemical management.

製品安全セミナー [無料] 事前登録不要 セミナー会場B

Table of product safety seminar topics for June 12-14, 2024. Topics include UL796 compliance and product safety.

JPCAアカデミックプラザ [無料] 事前登録不要 セミナー会場E

Table of JPCA Academic Plaza topics for June 12-14, 2024. Topics include low-temperature sintering, deep learning, and AI trends.

パネルディスカッション [無料] 事前登録不要 セミナー会場D

Table of panel discussions for June 12-14, 2024. Topics include sensor trends, AI trends, and semiconductor trends.

出展者 (NPI) プレゼンテーション [無料] 事前登録不要 セミナー会場D

Table of exhibitor presentations for June 12-14, 2024. Topics include PCB trends, 3D-MID trends, and AI trends.

JPCAプリント配線技術ロードマップセミナー [無料] 事前登録不要 セミナー会場I

Table of JPCA PCB technology roadmap seminar topics for June 12-14, 2024. Topics include PCB trends and roadmap.

PROTECセミナー [無料] 要事前登録 セミナー会場H

Table of PROTEC seminar topics for June 12-14, 2024. Topics include PCB trends, AI trends, and semiconductor trends.

出展者 (NPI) プレゼンテーション [無料] 事前登録不要 セミナー会場D

Table of exhibitor presentations for June 12-14, 2024. Topics include PCB trends, AI trends, and semiconductor trends.

JPCAプリント配線技術ロードマップセミナー [無料] 事前登録不要 セミナー会場I

Table of JPCA PCB technology roadmap seminar topics for June 12-14, 2024. Topics include PCB trends and roadmap.

